

高通®字库
GENITOP®

GT5DL32A3W

标准点阵中外文字库芯片

— 产品规格书 —

V 1.0_C
2023-04



www.hmi.gaotongfont.cn

版本修订记录

版本号	修改内容	日期	备注
V 1.0	字库说明书的制定	2019-12	
V 1.0_A	更新规格书样张图、验证数据	2020-03	
V 1.0_B	更新地址、网址、电气特性	2022-06	
V 1.0_C	更新企业网站网址	2023-04	

目 录

1 概述	4
1.1 芯片特点	4
1.2 芯片内容	5
2 操作指令	7
2.1 Instruction Parameter(指令参数)	7
2.2 Read Data Bytes (一般读取)	7
2.3 Read Data Bytes at Higher Speed (快速读取点阵数据)	8
2.4 读芯片状态时序	9
2.5 深度睡眠模式指令 (B9H)	9
2.6 唤醒深度睡眠模式指令 (ABH)	9
3 引脚描述与电路连接	10
3.1 引脚配置	10
3.2 引脚描述	10
3.3 SPI 接口与主机接口参考电路示意图	12
4 电气特性	13
4.1 绝对最大额定值	13
4.2 DC 特性	13
4.3 AC 特性	13
4.4 上电时序	15
5 封装尺寸	16
6 字库排置 (横置横排)	17
6.1 点阵排列格式	17
6.2 15X16 点汉字排列格式	17
6.3 16 点阵不等宽 ASCII (圆角字体) 字符排列格式	17
7 点阵数据验证 (客户参考用)	19
8 字型样张	20
8.1 ASCII 码字型样张	20
8.2 中文及外文字型样张	21
8.3 专用数字及符号	23

1 概述

GT5DL32A3W是一款含16点阵、24点阵、32点阵的字库芯片，支持GBK汉字、JIS0208日文字符集、KSC5601韩文字符集等180国外文字符，同时兼容以上各种文字的Unicode字符集。排列格式为横置横排。用户通过字符内码，利用我司所提供库文件内的函数接口可直接读取该内码的点阵信息。

1.1 芯片特点

- 数据总线：SPI 串行总线接口
- 点阵排列方式：横置横排
- 时钟频率：45MHz(max.) @3.3V
- 工作电压：2.7V~3.6V
- 电流：
 - 工作电流：读电流 20mA(max)
 - 写电流 30mA(max)
 - 睡眠电流：8uA(Max)
- 工作温度：-40°C~85°C
- 封装： DFN8 4X3
- 字符集：
 - GBK 中文
 - KSC5601 韩文
 - JIS0208 日文
 - 180 国外文
 - 支持中、日、韩及多国的 Unicode
- 字号：
 - 中文字号：16 点阵、24 点阵、32 点阵
 - 外文字号：16 点阵、24 点阵、32 点阵

1.2 芯片内容

字符集	字库	字号	字符数	字体	排列方式
ASCII	ASCII	5x7	96	标准	横置横排
	ASCII	7x8	96	标准	横置横排
	ASCII	6X12	96	标准	横置横排
	ASCII	8X16	96	粗体	横置横排
	ASCII	12x24	96	打印体	横置横排
	ASCII	12x24	96	宋体	横置横排
	ASCII	16X32	96	圆角	横置横排
	ASCII	12 点不等宽	96	圆角	横置横排
	ASCII	16 点不等宽	96	圆角	横置横排
	ASCII	24 点不等宽	96	圆角	横置横排
	ASCII	32 点不等宽	96	圆角	横置横排
GB 汉字	GB12345 汉字+符号	16x16	8841+588	宋体	横置横排
	GBK 汉字+字符	24x24	21009+1013	黑体	横置横排
	GBK 汉字+字符	32X32	21009+1013	黑体	横置横排
转码表	UNICODE 转 GB18030 转码表				
	UNICODE 转 KSC5601 转码表				
	UNICODE 转 JIS0208 转码表				
	UNICODE 转 BIG5 转码表				
	BIG5 转 GBK 转码表				
	BIG5 转 GB12345 转码表				
	shiftjis-jis0208(32m 打印字库)				
日韩	JIS0208 日文汉字+字符	16x16	6398+1363	标准	横置横排
	JIS0208 日文汉字+字符	24x24	6398+1363	标准	横置横排
	JIS0208 日文汉字+字符	32x32	6398+1363	标准	横置横排
	KSC5601 字母	16x16	3465	标准	横置横排
	KSC5601 字母	24x24	3465	标准	横置横排
	KSC5601 字母	32X32	3465	标准	横置横排
外文	拉丁文系字符	8x16	496	标准	横置横排
		16 点不等宽	496	标准	横置横排
		12x24	496	黑体	横置横排
		16X32	496	标准	横置横排
	希腊文系字符	8x16	96	标准	横置横排
		16 点不等宽	96	标准	横置横排
		12x24	96	黑体	横置横排
		16X32	96	标准	横置横排
	西里尔文系字符	8x16	208	标准	横置横排
		16 点不等宽	208	标准	横置横排
		12x24	208	黑体	横置横排
		16X32	208	标准	横置横排
	希伯来文系字符	8x16	163	标准	横置横排
		8x16	163	标准	横置横排

			12x24	163	黑体	横置横排
			16X32	163	标准	横置横排
		泰文文系字符	16x24 不等宽	128	标准	横置横排
			48X48	128	标准	横置横排
		阿拉伯文	16 点不等宽	578	标准	横置横排
			24 点不等宽	578	标准	横置横排
			32X32	578	标准	横置横排
		方体	24 点方体	17	方体	横置横排
			32 点方体	17	方体	横置横排
			48 点方体	17	方体	横置横排
专用数字及符号		立体	24 点立体	17	立体	横置横排
			32 点立体	17	立体	横置横排
			48 点立体	17	立体	横置横排
		斜体	24 点斜体	17	斜体	横置横排
			32 点斜体	17	斜体	横置横排
			48 点斜体	17	斜体	横置横排
		圆角	11X16 圆角	14	圆角	横置横排
			18X24 圆角	14	圆角	横置横排
			22X32 圆角	14	圆角	横置横排
			34X48 圆角	14	圆角	横置横排
			40X64 圆角	14	圆角	横置横排
		线形	11X16 线形	14	线形	横置横排
			18X24 线形	14	线形	横置横排
			22X32 线形	14	线形	横置横排
			34X48 线形	14	线形	横置横排
			40X64 线形	14	线形	横置横排
		时钟体	20X24 时钟体	14	时钟体	横置横排
			24X32 时钟体	14	时钟体	横置横排
			34X48 时钟体	14	时钟体	横置横排
			48X64 时钟体	14	时钟体	横置横排
		方块体	16 点不等宽	14	方块体	横置横排
			24 点不等宽	14	方块体	横置横排
			32 点不等宽	14	方块体	横置横排
			48 点不等宽	14	方块体	横置横排
			64 点不等宽	14	方块体	横置横排
		条形码	CODE39	12X20	44	自定义
			CODE128	12X22	40	自定义
			EAN13	12X27	54	自定义
		二维码	QRCODE			

2 操作指令

2.1 Instruction Parameter(指令参数)

Instruction	Description	Instruction Code(One-Byte)		Address Bytes	Dummy Bytes	Data Bytes
READ	Read Data Bytes	0000 0011	03 h	3	—	1 to ∞
FAST_READ	Read Data Bytes at Higher Speed	0000 1011	0B h	3	1	1 to ∞

所有对本芯片 SPI 接口的操作只有 2 个，那就是 Read Data Bytes (READ “一般读取”)和 Read Data Bytes at Higher Speed (FAST_READ “快速读取点阵数据”)。

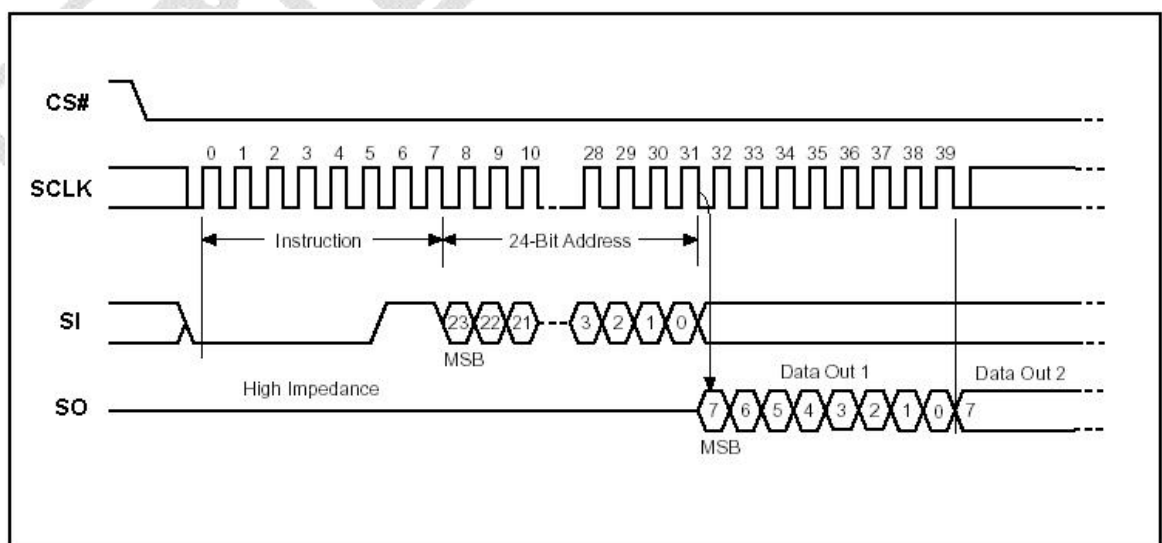
2.2 Read Data Bytes（一般读取）

Read Data Bytes 需要用指令码来执行每一次操作。READ 指令的时序如下(图):

- 首先把片选信号 (CS#) 变为低，紧跟着的是 1 个字节的命令字 (03 h) 和 3 个字节的地址和通过串行数据输入引脚 (SI) 移位输入，每一位在串行时钟 (SCLK) 上升沿被锁存。
- 然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出，每一位在串行时钟 (SCLK) 下降沿被移出。
- 读取字节数据后，则把片选信号 (CS#) 变为高，结束本次操作。

如果片选信号 (CS#) 继续保持为底，则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出。

图：Read Data Bytes (READ) Instruction Sequence and Data-out sequence:



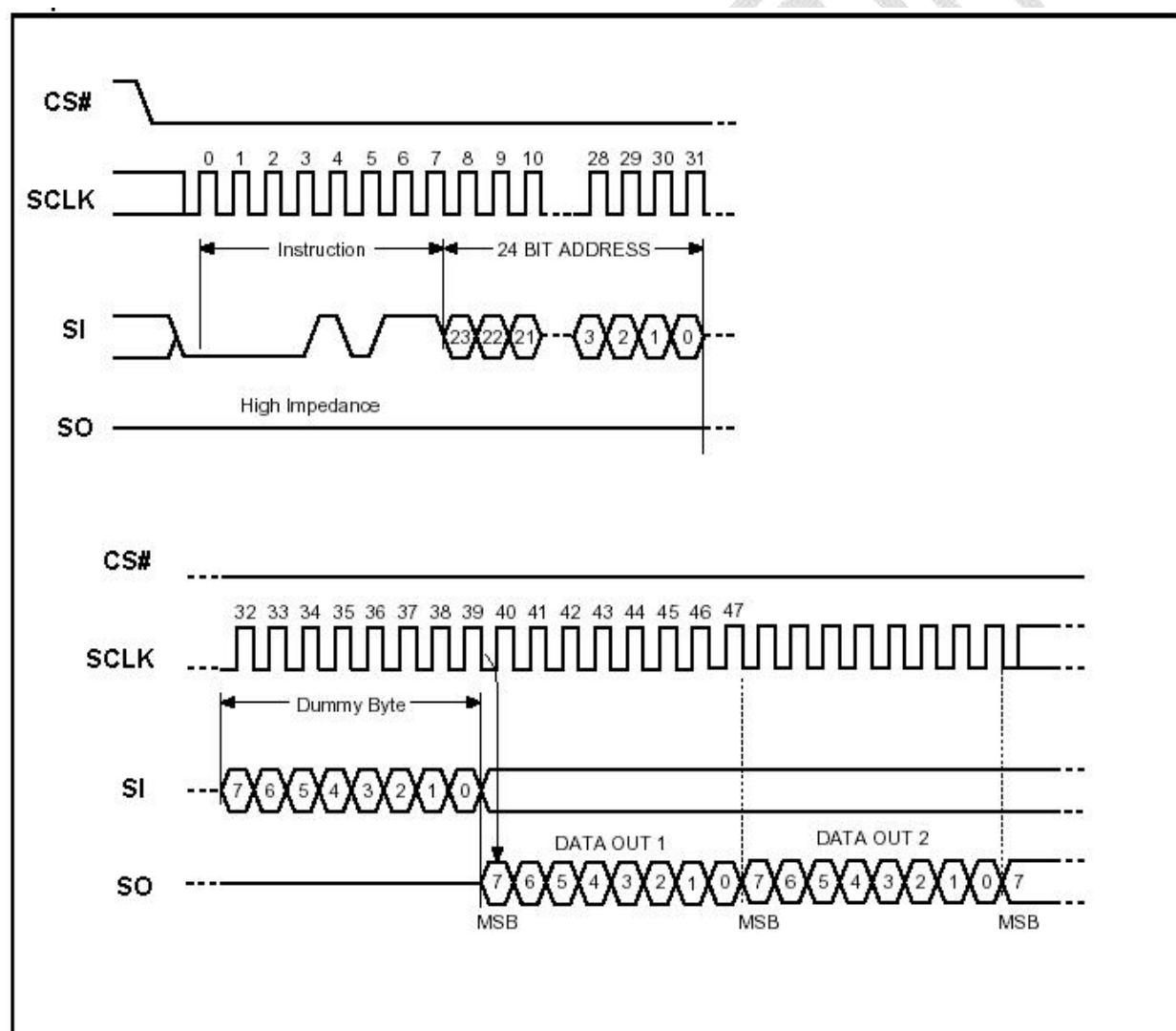
2.3 Read Data Bytes at Higher Speed (快速读取点阵数据)

Read Data Bytes at Higher Speed 需要用指令码来执行操作。READ_FAST 指令的时序如下(图):

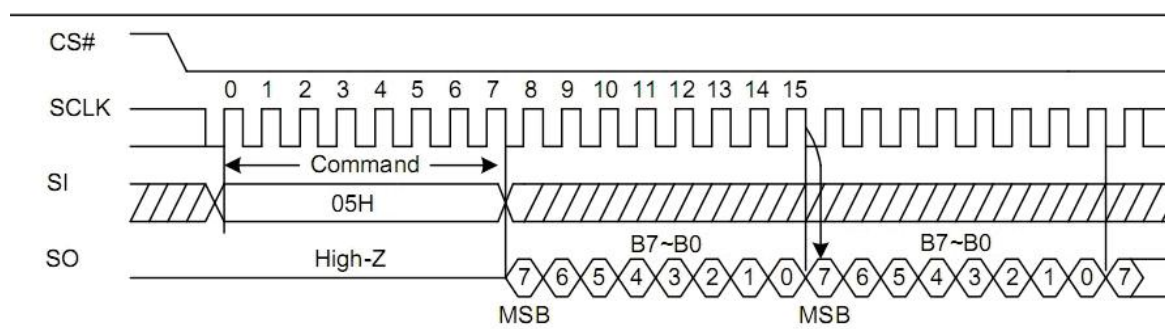
- 首先把片选信号 (CS#) 变为低, 紧跟着的是 1 个字节的命令字 (0B h) 和 3 个字节的地址以及一个字节 Dummy Byte 通过串行数据输入引脚 (SI) 移位输入, 每一位在串行时钟 (SCLK) 上升沿被锁存。
- 然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出, 每一位在串行时钟 (SCLK) 下降沿被移出。
- 如果片选信号 (CS#) 继续保持为底, 则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出。例: 读取一个 15x16 点阵汉字需要 32Byte, 则连续 32 个字节读取后结束一个汉字的点阵数据读取操作。

如果不需要继续读取数据, 则把片选信号 (CS#) 变为高, 结束本次操作。

图: Read Data Bytes at Higher Speed (READ_FAST) Instruction Sequence and Data-out sequence:



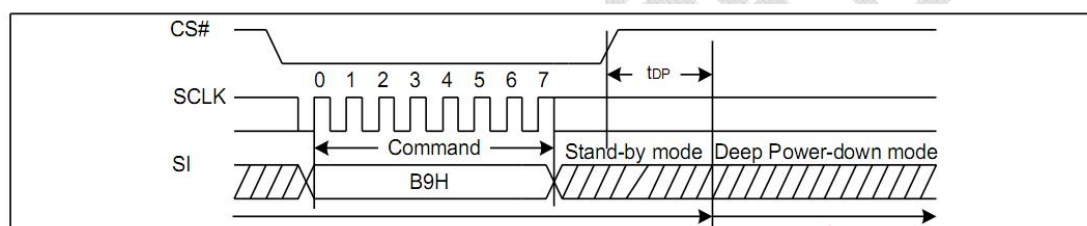
2.4 读芯片状态时序



2.5 深度睡眠模式指令 (B9H)

一旦字库芯片进入深度睡眠模式，所有的命令将被忽略，除了唤醒深度睡眠模式指令，首先 CS#为低电平，输入 B9H 命令，然后 CS#变为高电平并持续 TDP 的时间($TDP=25\mu s$)，在 TDP 的持续时间内，字库芯片进入深层关机模式。

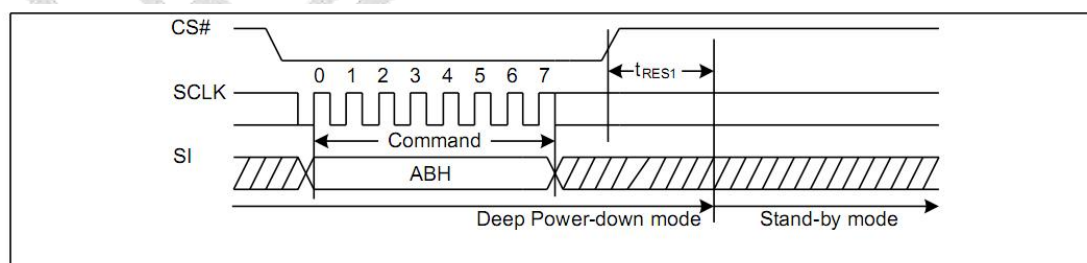
深度睡眠模式指令的时序波形图



2.6 唤醒深度睡眠模式指令 (ABH)

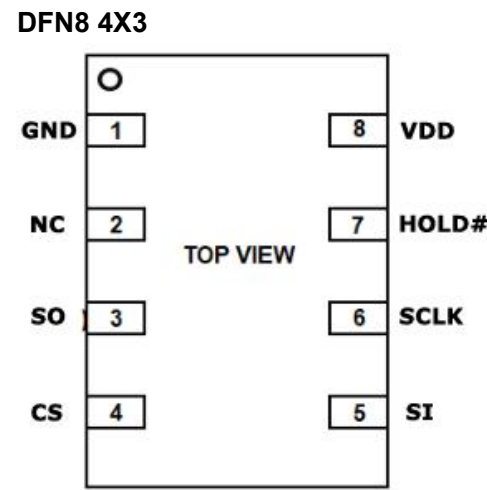
首先 CS#为低电平，向字库芯片发送 ABH 指令，然后 CS#变为高电平并持续 Tres1 的时间 ($Tres1=25\mu s$)，字库芯片将恢复正常运行，CS#引脚必须在 Tres1 时间内保持高电平。

唤醒深度睡眠模式指令的时序波形图



3 引脚描述与电路连接

3.1 引脚配置



3.2 引脚描述

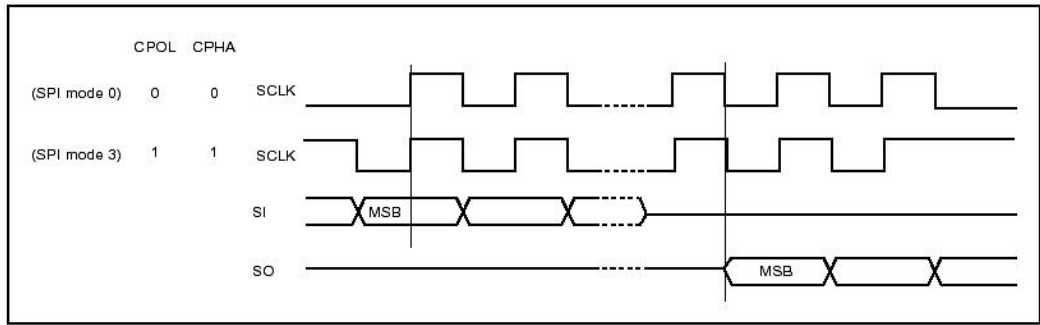
NO.	名称	I/O	描述
1	GND	I	地(Ground)
2	NC(IO2)	O	悬空
3	SO(IO1)		串行数据输出 (Serial data output)
4	CS#		片选输入 (Chip enable input)
5	SI(IO0)	I	串行数据输入 (Serial data input)
6	SCLK	I	串行时钟输入 (Serial clock input)
7	HOLD#(IO3)	I	总线挂起 (Hold, to pause the device without)
8	VDD		电源(+ 3.3V Power Supply)

串行数据输出 (SO)：该信号用来把数据从芯片串行输出，数据在时钟的下降沿移出。

串行数据输入 (SI)：该信号用来把数据从串行输入芯片，数据在时钟的上升沿移入。

串行时钟输入 (SCLK)：数据在时钟上升沿移入，在下降沿移出。

片选输入 (CS#)：所有串行数据传输开始于CS#下降沿，CS#在传输期间必须保持为低电平，在两条指令之间保持为高电平。

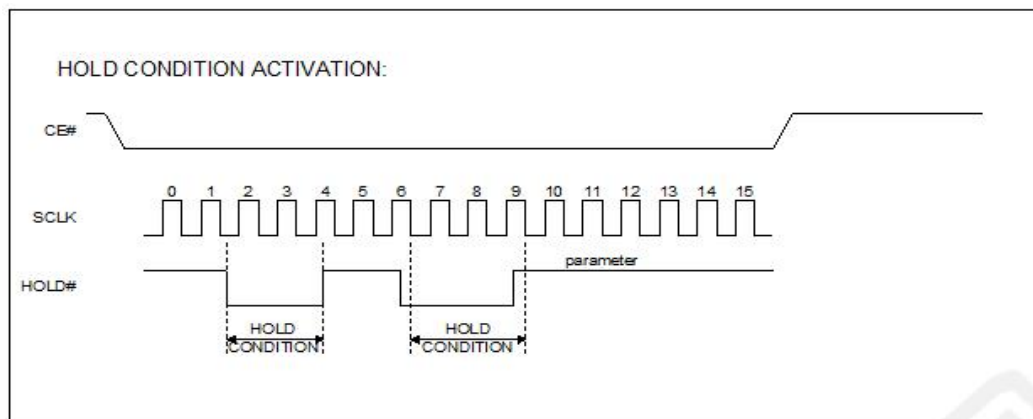


总线挂起输入 (HOLD#) :

该信号用于片选信号有效期间暂停数据传输, 在总线挂起期间, 串行数据输出信号处于高阻态, 芯片不对串行数据输入信号和串行时钟信号进行响应。

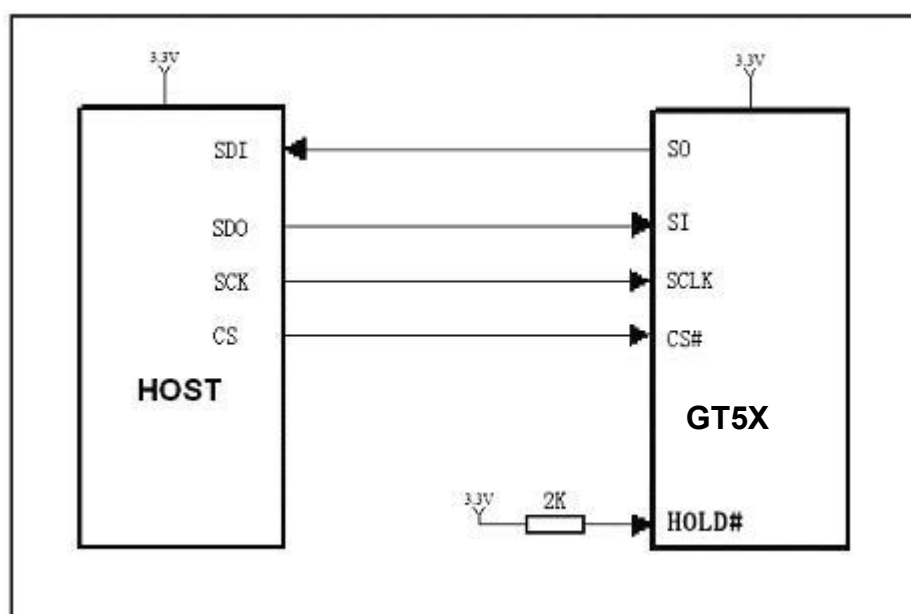
当HOLD#信号变为低并且串行时钟信号 (SCLK) 处于低电平时, 进入总线挂起状态。

当HOLD#信号变为高并且串行时钟信号 (SCLK) 处于低电平时, 结束总线挂起状态。



3.3 SPI 接口与主机接口参考电路示意图

SPI 与主机接口电路连接可以参考下图（HOLD#管脚建议接 2K 电阻 3.3V 拉高）。



SPI 接口与主机接口参考电路示意图

4 电气特性

4.1 绝对最大额定值

Symbol	Parameter	Min.	Max.	Unit	Condition
T _{OP}	Operating Temperature	-40	85	°C	
T _{STG}	Storage Temperature	-65	150	°C	
V _{DD}	Supply Voltage	-0.3	3.6	V	
V _{IN}	Input Voltage	-0.3	V _{DD} +0.3	V	

4.2 DC 特性

Condition: T_{OP} = -40°C to 85°C, GND=0V

Symbol	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Unit	Condition
I _{DD}	VDD Supply Current(active)	-	-	30	mA	
I _{SB}	VDD Standby Current	-	-	40	uA	/CS=VDD, VIN=VDD or VSS
I _{cc2}	Deep Power-Down Current	-	-	8	uA	/CS=VDD, VIN=VDD or VSS
V _{IL}	Input LOW Voltage	-0.5	-	0.16VCC	V	VDD=2.7~3.6 V
V _{IH}	Input HIGH Voltage	0.8VCC	-	VCC+0.4	V	
V _{OL}	Output LOW Voltage		-	0.2 (I _{OL} =1.6mA)	V	
V _{OH}	Output HIGH Voltage	VDD-0.2 (I _{OH} =-100uA)	-		V	
I _{LI}	Input Leakage Current	-	-	±2	uA	
I _{LO}	Output Leakage Current	-	-	±2	uA	

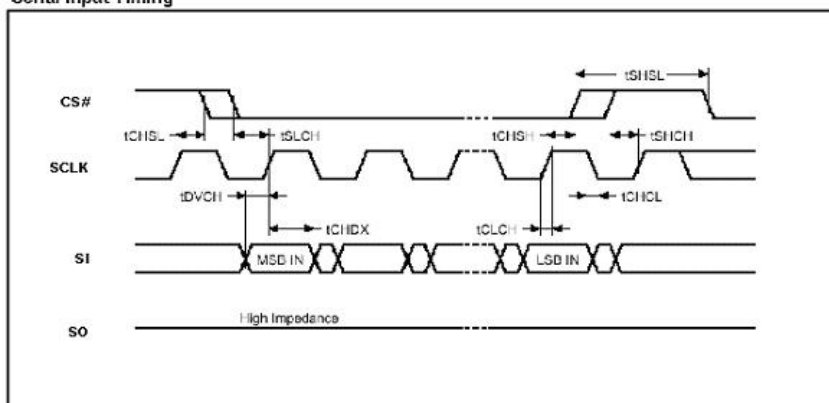
Note: I_{IL}: Input LOW Current, I_{IH}: Input HIGH Current,
I_{OL}: Output LOW Current, I_{OH}: Output HIGH Current,

4.3 AC 特性

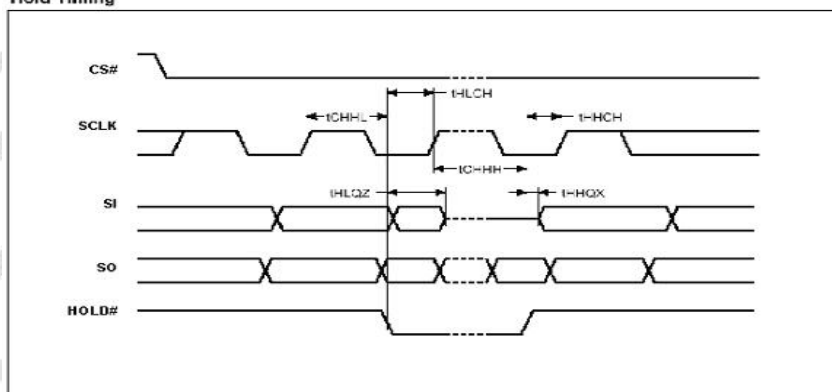
Symbol	Alt.	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Unit
F _c	F _c	Clock Frequency	D.C.		45	MHz
t _{CH}	t _{CLH}	Clock High Time	4.5			ns
t _{CL}	t _{CLL}	Clock Low Time	4.5			ns
t _{CLCH}		Clock Rise Time(peak to peak)	0.2			V/ns
t _{CHCL}		Clock Fall Time (peak to peak)	0.2			V/ns
t _{SLCH}	t _{CSS}	CS# Active Setup Time (relative to SCLK)	7			ns
t _{CHSL}		CS# Not Active Hold Time (relative to SCLK)	5			ns
t _{DVCH}	t _{DSU}	Data In Setup Time	2			ns

tCHDX	tDH	Data In Hold Time	5			ns
tCHSH		CS# Active Hold Time (relative to SCLK)	5			ns
tSHCH		CS# Not Active Setup Time (relative to SCLK)	5			ns
tSHSL	tCSH	CS# Deselect Time	130			ns
tSHQZ	tDIS	Output Disable Time			9	ns
tCLQV	tV	Clock Low to Output Valid			7.5	ns
tCLQX	tHO	Output Hold Time	5			ns
tHLCH		HOLD# Setup Time (relative to SCLK)	5			ns
tCHHH		HOLD# Hold Time (relative to SCLK)	5			ns
tHHCH		HOLD Setup Time (relative to SCLK)	5			ns
tCHHL		HOLD Hold Time (relative to SCLK)	5			ns
tHHQX	tLZ	HOLD to Output Low-Z			7	ns
tHLQZ	tHZ	HOLD# to Output High-Z			12	ns

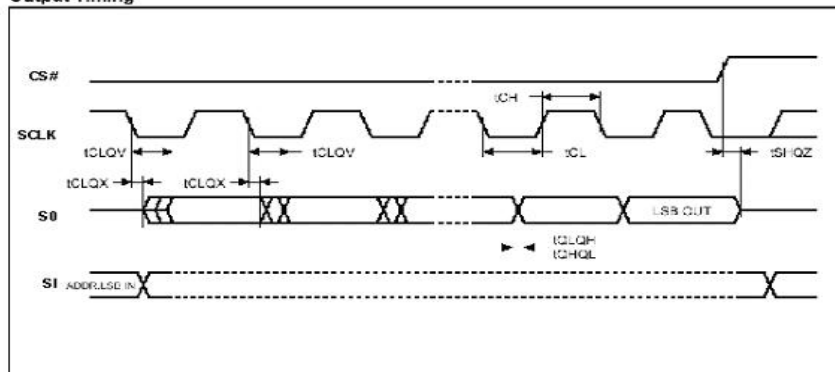
Serial Input Timing



Hold Timing

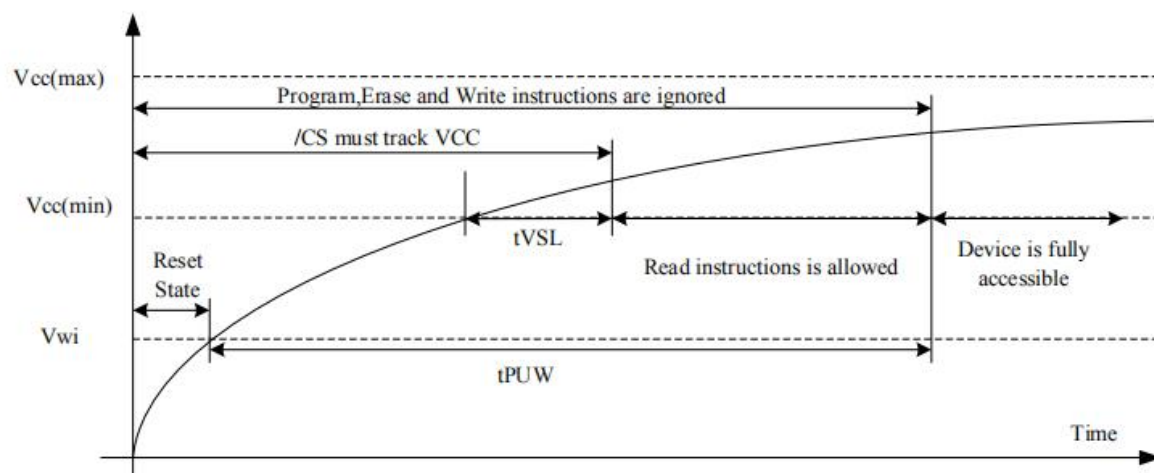


Output Timing



4.4 上电时序

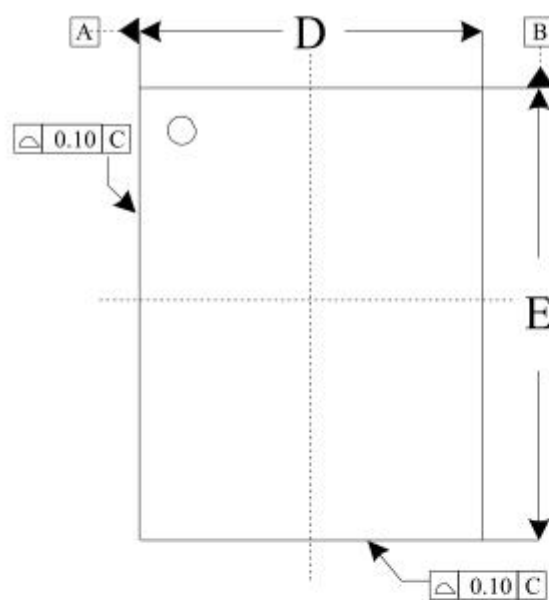
Symbol	Parameter	Min	Max	unit
T VSL	VCC(min)To /CS Low	10	-	ms
T PUW	Time Delay From VCC(min)To Write Instruction	4	10	ms
VWI	Write Inhibit Voltage VCC(min)	1.5	2.5	v



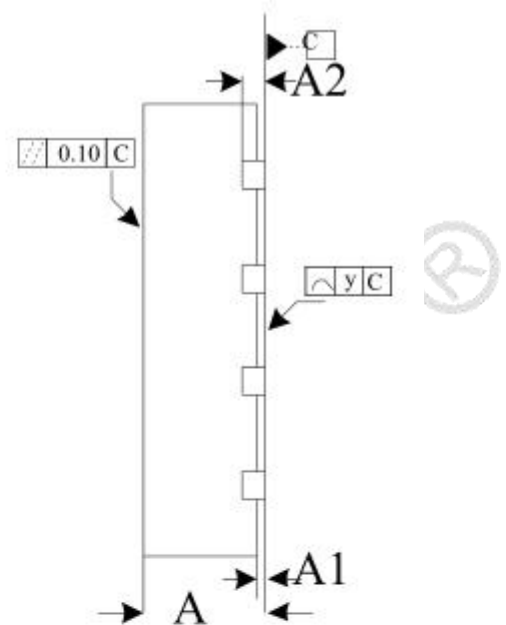
5 封装尺寸

封装类型	封装尺寸
DFN8-4X3	4.0mmx 3.0mm

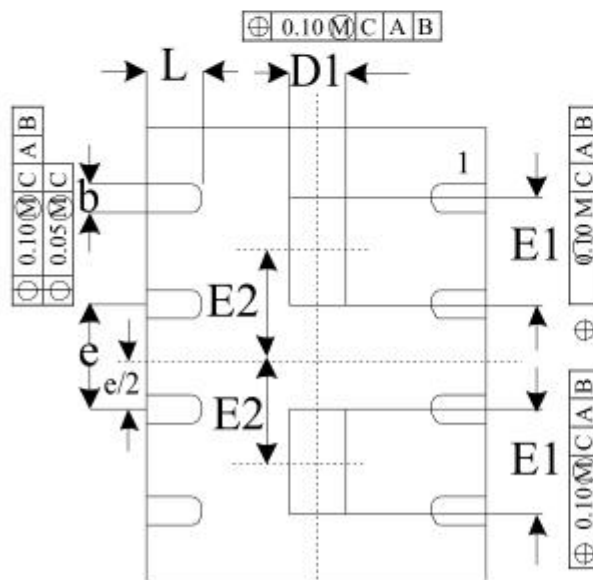
DFN8-4X3



Top View



Side View



Bottom View

Dimensions

Symbol		A	A1	A2	b	D	D1	E	E1	E2	e	y	L
Unit													
mm	Min	0.50	0.00		0.25	2.90	0.10	3.90	0.70			0.00	0.50
	Nom	0.55		0.15	0.30	3.00	0.25	4.00	0.80	0.80BSC	0.80BSC		0.60
	Max	0.60	0.05		0.35	3.10	0.40	4.10	0.90			0.08	0.70
Inch	Min	0.020	0.000		0.010	0.114	0.004	0.153	0.027			0.000	0.020
	Nom	0.022		0.006	0.012	0.118	0.010	0.157	0.031	0.031BSC	0.031BSC		0.024
	Max	0.024	0.002		0.014	0.122	0.016	0.161	0.035			0.003	0.028

Note:

1. Both package length and width do not include mold flash.
2. The exposed metal pad area on the bottom of the package is connected to device ground (GND pin), so both Floating and connecting GND of exposed pad are also available.

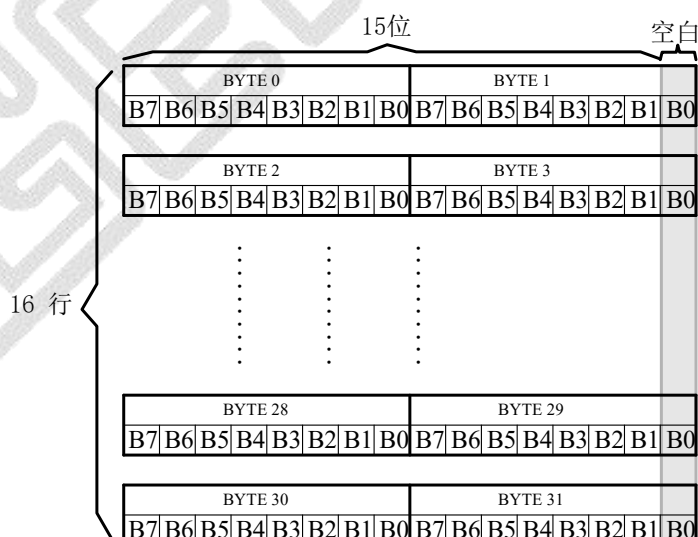
6 字库排置 (横置横排)

6.1 点阵排列格式

每个汉字在芯片中是以汉字点阵字模的形式存储的，每个点用一个二进制位表示，存 1 的点，当显示时可以在屏幕上显示亮点，存 0 的点，则在屏幕上不显示。点阵排列格式为横置横排：即一个字节的 8 位表示左面的点，低 4 位表示右面的点，排满一行的点后再排下一行。这样把点阵信息用来直接在显示器上按上述规则显示，则将出现对应的汉字。

6.2 15X16 点汉字排列格式

15X16 点汉字的信息需要 32 个字节 (BYTE 0 – BYTE 31) 来表示。该 15X16 点汉字的点阵数据是横置横排的, 其具体排列结构如下图:

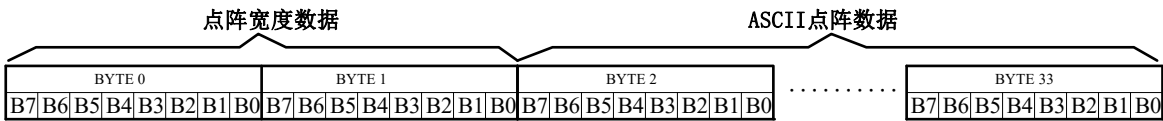


6.3 16 点阵不等宽 ASCII（圆角字体） 字符排列格式

16 点阵不等宽字符的信息需要 34 个字节 (BYTE 0 – BYTE33) 来表示。

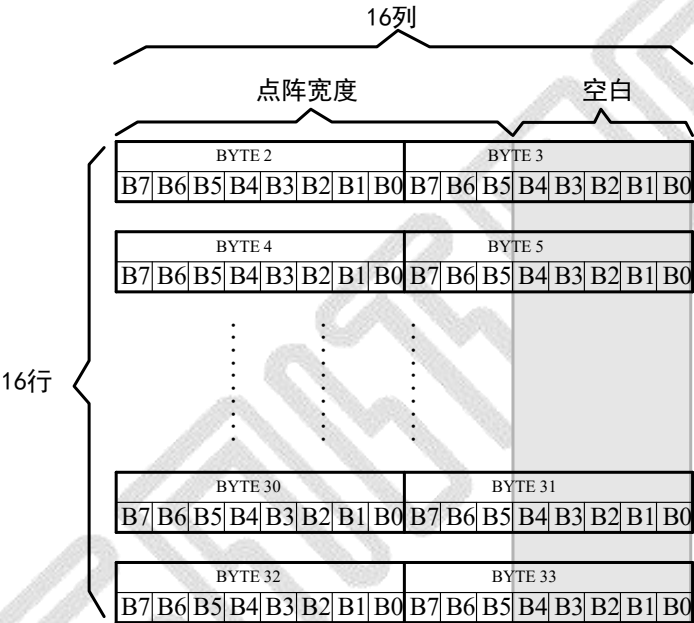
■ 存储格式

由于字符是不等宽的，因此在存储格式中 BYTE0~ BYTE1 存放点阵宽度数据，BYTE2-33 存放横置横排点阵数据。具体格式见下图：



■ 存储结构

不等宽字符的点阵存储宽度是以 BYTE 为单位取整的，根据不同字符宽度会出现相应的空白区。根 BYTE0~ BYTE1 所存放点阵的实际宽度数据，可以对还原下一个字的显示或排版留作参考。



例如：ASCII 圆角字符 B

0-33BYTE 的点阵数据是： 00 0C 00 00 00 00 00 00 7F 80 7F C0 60 C0 60 C0 60 C0 7F 80 7F C0 60 E0 60 60 60 60 7F C0 7F 80 00 00

其中：

BYTE0~ BYTE1: 00 0C 为 ASCII 圆角字符 B 的点阵宽度数据，即：12 位宽度。字符后面有 4 位空白区，可以在排版下一个字时考虑到这一点，将下一个字的起始位置前移。（见下图）

BYTE2-33: 00 00 00 00 00 00 7F 80 7F C0 60 C0 60 C0 60 C0 7F 80 7F C0 60 E0 60 60 60 60 7F C0 7F 80 00 00 为 ASCII 圆角字符 B 的点阵数据。

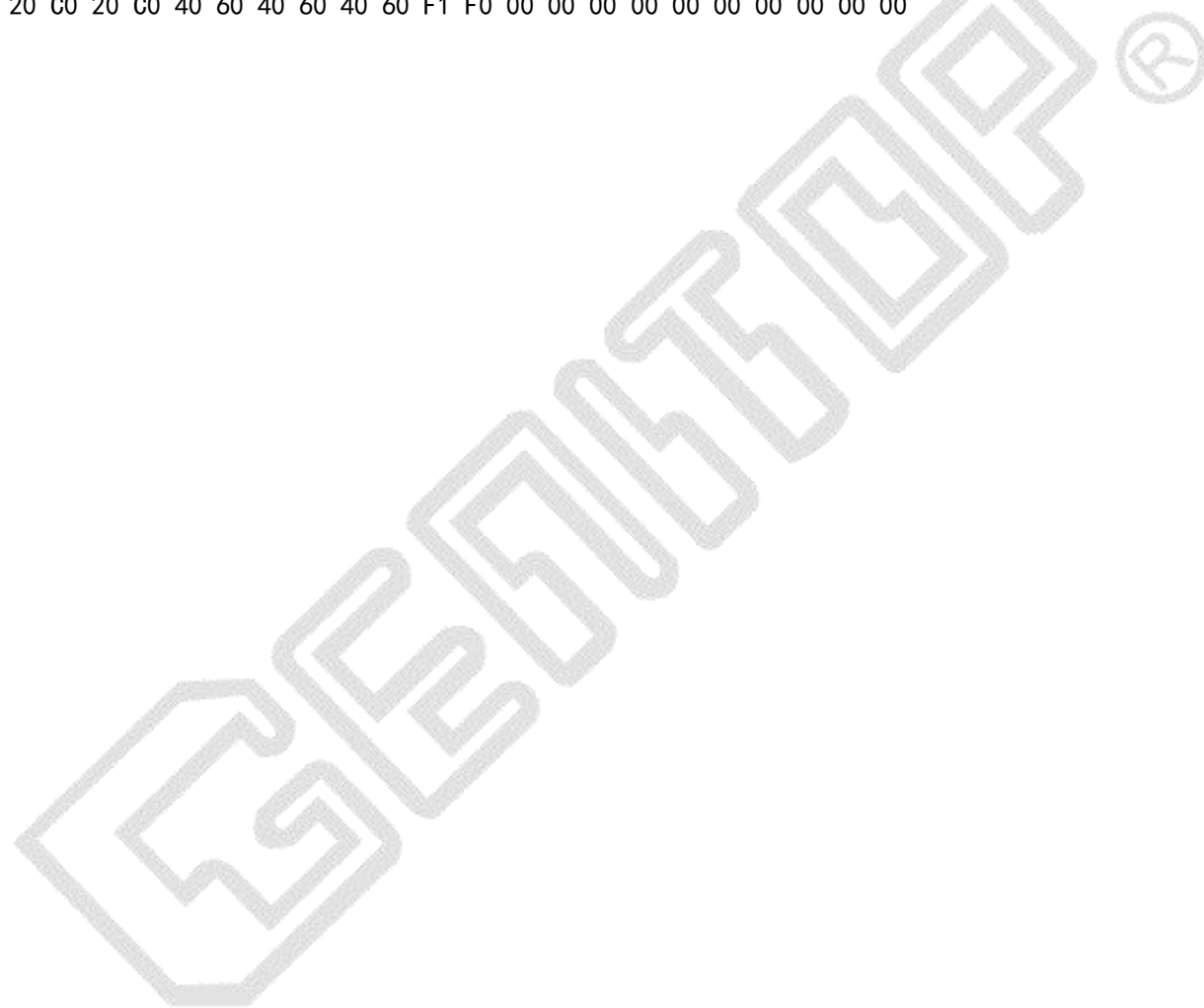
7 点阵数据验证（客户参考用）

客户将芯片内“A”的数据调出与以下进行对比。若一致，表示 SPI 驱动正常工作；若不一致，请重新编写驱动。

排置：W（横置横排）点阵大小 12X24

字母“A”

点阵数据：00 00 06 00 06 00 06 00 0B 00 0B 00 0B 00 11 80 11 80 11 80 11 80 3F C0 20 C0
20 C0 20 C0 40 60 40 60 40 60 F1 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00



8 字型样张

8.1 ASCII 码字型样张

语言	点阵大小	字体	ASCII 字符样张
ASCII	5X7	标准	AaBbCcDdEe12345
	7X8	粗体	AaBbCcDdEe12345
	6X12	标准	AaBbCcDdEe12345
	12 点	圆角	AaBbCcDdEe12345
	8X16	粗体	AaBbCcDdEe12345
	16 点	圆角	AaBbCcDdEe12345
	12X24	打印体	AaBbCcDdEe12345
	12X24	宋体	AaBbCcDdEe12345
	24 点	圆角	AaBbCcDdEe12345
	16X32	圆角	AaBbCcDdEe12345
	32 点	圆角	AaBbCcDdEe12345

8.2 中文及外文字型样张

8.2.1 中文字型样张

语言	点阵大小	字体	中文字符样张
中文	12 点	宋体	高通字库,绽放文字之美
	16 点	宋体	高通字库,绽放文字之美
	24 点	宋体	高通字库,绽放文字之美
	24 点	黑体	高通字库,绽放文字之美
	32 点	宋体	高通字库,绽放文字之美
	32 点	黑体	高通字库,绽放文字之美

8.2.2 多国语言字型样张

语言	点阵大小	字体	外文字符样张
日文	16X16	标准	文字の美しさを高める
	24X24	黑体	文字の美しさを高める
	32X32	黑体	文字の美しさを高める
韩文	16X16	标准	고문자고는문자의아름다움을꽃피웠다
	24X24	黑体	고문자고는문자의아름다움을꽃피웠다
	32X32	黑体	고문자고는문자의아름다움을꽃피웠다
拉丁文	8X16	标准	GENITOP înflorește frumusețea textului
	16 点不等宽	黑体	GENITOP înflorește frumusețea textului
	12X24	标准	GENITOP înflorește frumusețea textului

	16X32	标准	GENITOP în floarește frumusețea textului
希腊文	8X16	标准	GENITOP Ηομορφιά των λέξεων
	16 点不等宽	黑体	GENITOP Ηομορφιά των λέξεων
	12X24	标准	GENITOP Ηομορφιά των λέξεων
	16X32	标准	GENITOP Ηομορφιά των λέξεων
西里尔文	8X16	标准	GENITOP цветущий Красота слов
	16 点不等宽	黑体	GENITOP цветущий Красота слов
	12X24	标准	GENITOP цветущий Красота слов
	16X32	标准	GENITOP цветущий Красота слов
阿拉伯文	16X16	标准	الخط كو الكوم يزهر جمال النص
	24X24	标准	الخط كو الكوم يزهر جمال النص
	32X32	标准	الخط كو الكوم يزهر جمال النص
希伯来文	8X16	标准	GENITOP טקסט של יופי פורח
	12X24	标准	GENITOP טקסט של יופי פורח
	16X32	标准	GENITOP טקסט של יופי פורח
泰文	12X24	标准	ความงามของตัวอักษรสูง
	48X48	标准	ความงามของตัวอักษรสูง

8.3 专用数字及符号

字体	点阵大小	数字及符号字符样张
方体	24	0123456789,,: '\$€¥
	32	0123456789,,: '\$€¥
	48	0123456789,,: '\$€¥
立体	24	0123456789,,: '\$€¥
	32	0123456789,,: '\$€¥
	48	0123456789,,: '\$€¥
斜体	24	<i>0123456789,,: '\$€¥</i>
	32	<i>0123456789,,: '\$€¥</i>
	48	<i>0123456789,,: '\$€¥</i>
线形	11X16	0123456789,,: '
	18X24	0123456789,,: '
	22X32	0123456789,,: '
	34X48	0123456789,,: '
	40X64	0123456789,,: '



创 造 文 明 智 能

深圳 OFFICE

地址：广东省深圳市福田区沙头街道泰然九路金润大厦 12C

电话： 0755-83453881 83453855

传真： 0755-83453855-8004